

タイニータワー

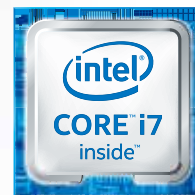
Q170チップセット

1 PCI-E x16シグナル

2 PCI-E x4シグナル

1 PCI-E x1シグナル

日本製電源



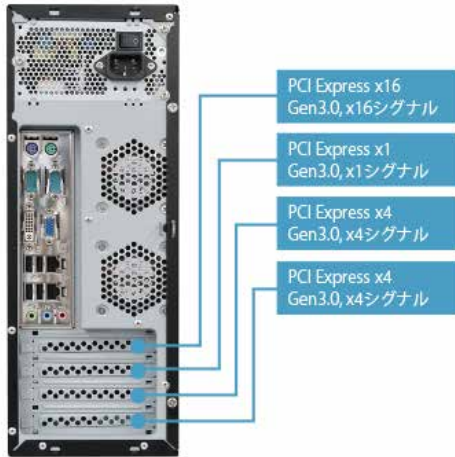
IPC-S170SSQ-TY

〔供給終了時期:2022年9月ごろ〕

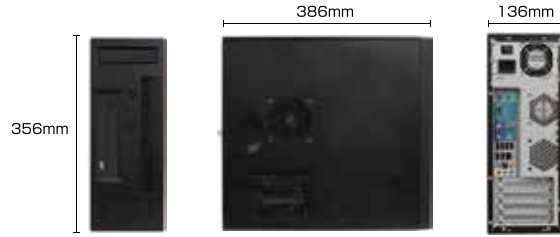


- スリムな筐体ながら、フルサイズクラスの拡張ボード搭載可能
- PCI-E(3.0)×16/x4/x1スロットを装備する拡張性
- 第6世代インテル® Core™ プロセッサファミリー搭載
- 最大64GBメモリーまで搭載可能
- 信頼性の高い日本製電源を採用

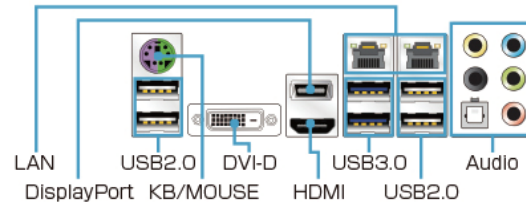
■ 拡張スロット構成



■ 外観寸法図



■ I/Oポート構成



■ 製品仕様

プロセッサ	種類	第6世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ 第6世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ 第6世代 インテル® Core™ i3 プロセッサ インテル® Pentium® プロセッサ インテル® Celeron® プロセッサ
	搭載数	1
チップセット		インテル® Q170 Express チップセット
メモリー	規格	DDR4 2400/2133
	最大容量	64GB
	スロット数	4
ストレージ	5インチベイ	1
	3.5インチベイ	3 (内部2)
	SATAコネクタ数	4 (SATA3.0)
グラフィックス		インテル® HD Graphics
I/O	P/S2	1 (KB/MOUSE)
	HDMI	1
	DisplayPort	1
	DVI-D	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 4 (USB2.0)
	LAN	2 (GbE)
拡張スロット	PCI Express x16	1 (x16シグナルGen3.0)
	PCI Express x4	2 (x4シグナルGen3.0)
	PCI Express x1	1 (x1シグナルGen3.0)
外形寸法		W136mm × D386mm × H356mm (突起物等を除く)
重量		約9kg
電源		日本製電源 310W (連続最大容量) / 400W (ピーク容量)
利用環境	入力電圧	AC90V ~ 240V
	温度	10°C ~ 35°C
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10°C ~ 55°C
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)